



MITTWOCH, 24. JUNI 2026

Intelligente Halbleiterfertigung Technologie & Wettbewerbsvorteile

Agenda

Zeit	Vortragsthemen
09:30 – 10:00 Uhr	Get together
10:00 – 10:10 Uhr	Begrüßung Überblick Siemens Semiconductor Deutschland
10:10 – 10:30 Uhr	Gastbeitrag Silicon Saxony Geschäftsführer Frank Bösenberg Deutschlands Halbleiterzukunft gemeinsam gestalten
10:30 – 11:00 Uhr	IT/OT Integration Vernetzung und Optimierung der Datenlandschaft
11:00 – 11:15 Uhr	Pause
11:15 – 11:45 Uhr	Simulation & Digital Twins Fabrik virtuell abbilden und vorab optimieren
11:45 – 13:15 Uhr	Mittagspause und Microfair
13:15 – 13:45 Uhr	AI – Einsatz künstlicher Intelligenz Innovationstreiber entlang der Wertschöpfungskette

- 13:45 – 14:15 Uhr **Betriebskostenoptimierung****
Nachhaltiger und energieeffizienter Gebäudebetrieb
- 14:15 – 14:45 Uhr **Prozessleitsystem PCS 7****
Best Practice Sharing – eMaxx
- 14:45 – 15:30 Uhr ***Microfair und Ende der Veranstaltung*****